

(0,50mm) .0197"

ZLR5、ZF5 系列

ZLR5-30-01-T-RA



ZF5-20-01-T-WT



ZF5-30-01-T-WT

零插入力 FPC/FFC 插座

配接:
FJH

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com/ZLR5

绝缘体材料:

液晶聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ"(1,27μm) 镍上镀锡

焊接接口:

磷青铜

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

最大加工温度:

230°C 下持续 60 秒, 或

260°C 下持续 20 秒, 2 次

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

ZLR5

位置
数引线
式样电镀
选项

RA

其他
选项

-20, -30

(请致电 Samtec 查询其他尺寸)

-01

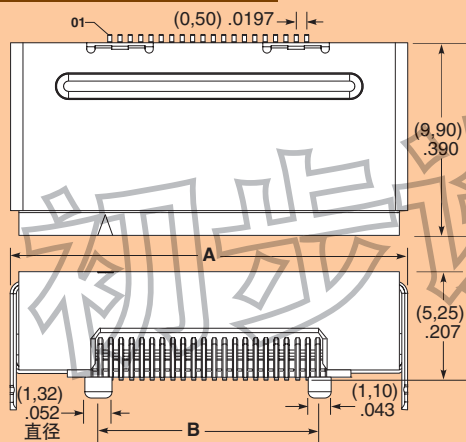
= 触点仅在
顶部

-T

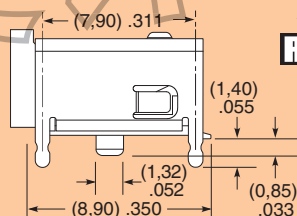
= 雾锡

-TR

= 卷带封装



位置数	A	B
-20	(19,20) .756 (10,70) .421	
-30	(24,20) .953 (15,70) .618	



配接:

FJH、ZFHF 和柔性线缆,
带有厚度为 (0,30mm)

.012" 的硬化剂

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com/ZF5

绝缘体材料:

高温尼龙

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ"(1,27μm) 镍上镀锡

焊接接口: 磷青铜

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

符合 RoHS 规范要求: 是

加工:

最大加工温度:

230°C 下持续 60 秒, 或

260°C 下持续 20 秒, 2 次

可无铅焊接: 是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (10-30)

(0,15mm) .006" 最大 (30-50)

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

ZF5

位置
数引线
式样电镀
选项

WT

选项

-10, -15, -20, -25,
-30, -40, -43, -50

(请致电 Samtec 查询其他尺寸)

-01

= 触点在底部

-T

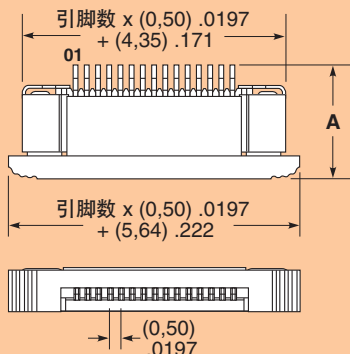
= 雾锡

-WT

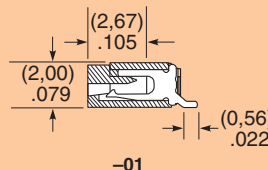
= 焊接接口

-TR

= 卷带封装



位置数	A
-10, -15, -20, -25	(5,49) .216 (5,59) .220
-30	(5,59) .220
-40, -43, -50	(5,69) .224



还提供

提供垂直、顶部触
点和其他位置。
请致电 Samtec。